TXT 單井工業股份有限公司 Single Well Industrial Corp.

法人說明會

報告人:總經理 平宗揚

日 期:97年4月16日



簡報目錄



- ◆ 公司簡介
- ◆ 市場概況與產品簡介
- ◆ 營運概況
- ◆ 研發概況
- ◆ 重要決議事項



公司簡介



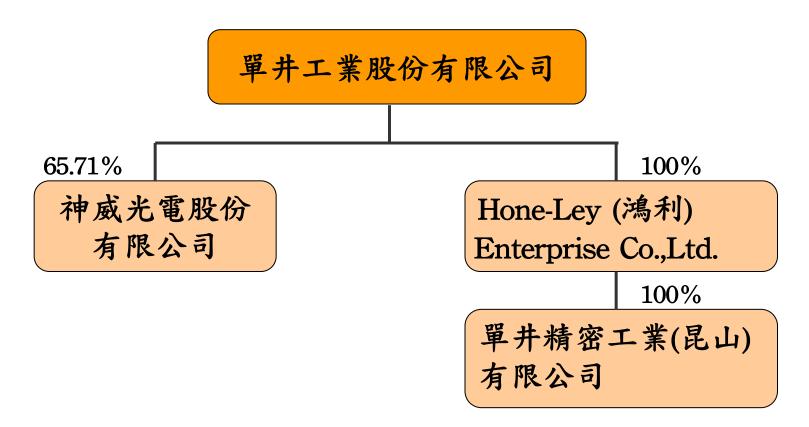
- ▲ 公司基本資料
 - ◆公司名稱:單井工業股份有限公司 Single Well Industrial Corp.
 - ♦ 設 立:1989年7月
 - ◆ 資本額:NT\$274,279仟元
 - ◆ 負責人:王祥亨
 - ◆ 員 工:約126名(台灣) / 245名(昆山)
 - ◆台灣工廠之面積:約1,200坪

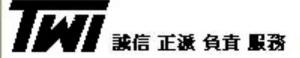


公司簡介



▲ 公司架構



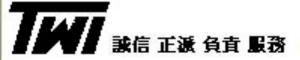


市場概況 與產品簡介



▲ LED、IC封裝業生產設備狀況

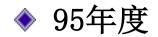
製程	晶圓 - 切割	→黏晶 →	▶ 烘烤 →	→ 銲線 -	→ 封膠 →	電鍍→	・蓋印 →	・剪切 → 成型	測試 → 分類	·包裝
使用 設備	切割機	黏晶機	烘烤機	銲線機	壓模機 封裝模具			切彎腳機	測試機 分類機	包裝機
本公司 產品					√		√	√	√	√

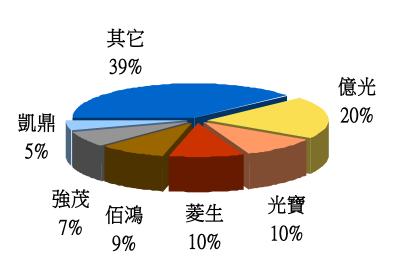


市場概況 與產品簡介

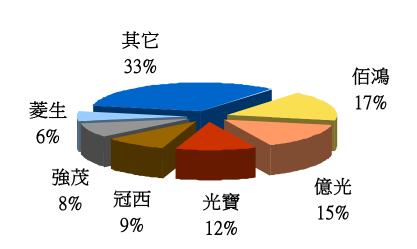


▲ 主要客户

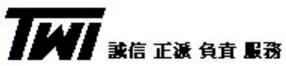




96年度



其它包含東貝、宏齊、超豐、晶揚、威力盟、瑞豐、 PIEC等



市場概況 與產品簡介



▲ 主要產品種類















談信 正派 負責 服務

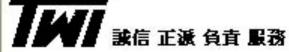
市場概況與產品簡介



▲ 主要產品種類

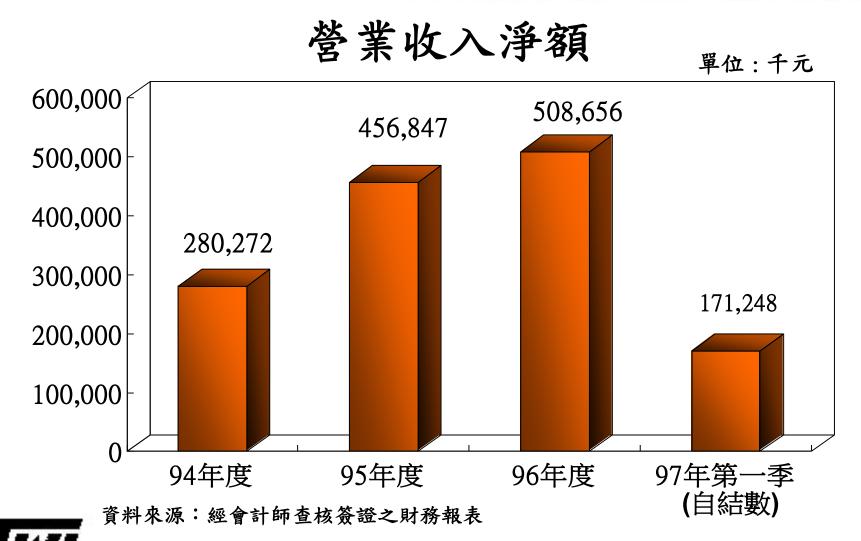
單位:仟元

		95年度		96年度		97年第一季	
產品項目	產品規格	營業收入	百分比	營業收入	百分比	營業收入	百分比
光電、半 導體封裝 模具類	LED類 SMD、IRM、IRDA、Top View、High Power等及IC類 P-DIP、SOIC、TSOP、TQFP、BGA、MMC等。	193,112	42%	234,434	46%	57,861	34%
光電、半 導體封裝 設備類	自動排片機、自動切彎 腳成型機、自動測試分 類機、雷射印碼機、自 動包裝機、自動點膠機 等產品等。	263,735	58%	274,222	54%	113,386	66%
合 計		456,847	100%	508,656	100%	171,247	100%



營運概況





營運概況

誠信 正派 負責 服務

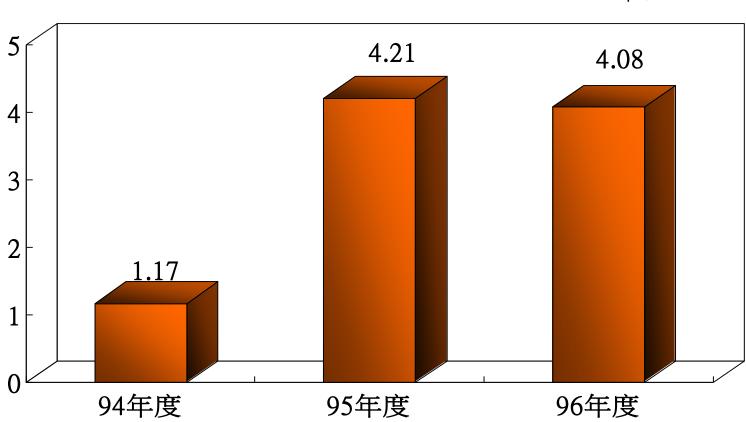


營運概況

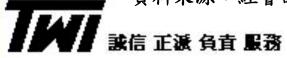




單位:元



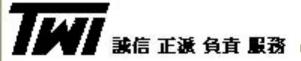
資料來源:經會計師查核簽證之財務報表



研發概況



- ◆ 高功率(照明)LED量產模具及自動供膠系統的持續開發 改變原製程由點膠製程改為模壓成型
- ◆ 5W AC LED(室內照明用)自動生產線
- ◆ IC/LED類測試分類、雷射印碼、料帶包裝整合機
- ◆ 配合客戶研發LED的微型化及高產量之模具開發



重要決議事項



盈餘分配案:股票股利一元 現金股利二元

處分不動產:現有設備廠搬遷, 原有廠房予以出售

